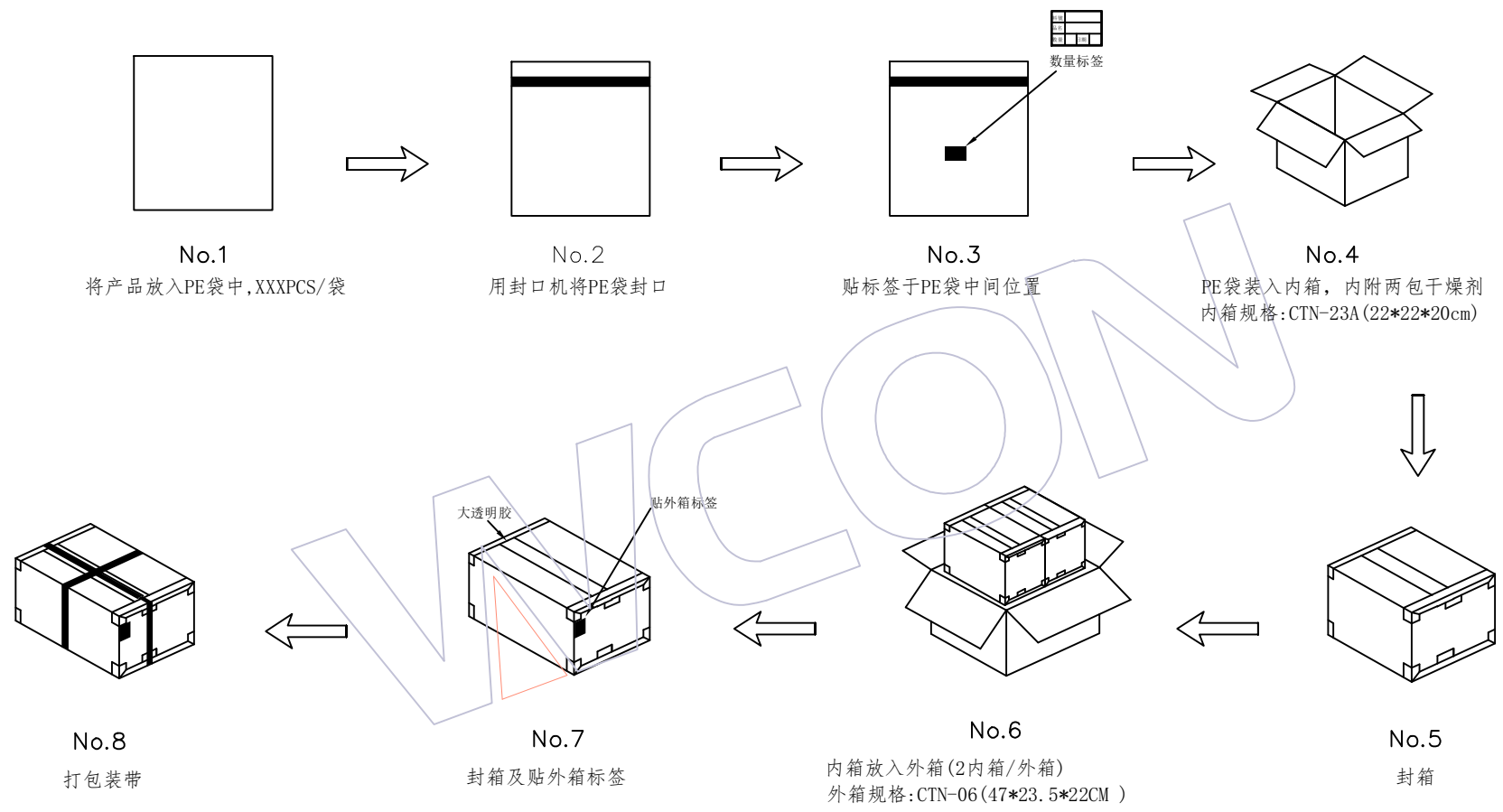


HSF



说明

1. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
2. 标签如客户有特殊要求,则按客户要求黏贴;
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型,另出国内客户,未打包装带。
4. 未尽事宜依据交货注意事项。

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|----------------|-----|------------|-------|---|-----|
| 变更 记录 | | | | | | 零件图 | | 颜色 COLOR | —— | SCALE | 1:1 | WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO. LTD 料号 PART NO. WF3001-2WZXXBXX 品名 TITLE: 3.00mm Wafer, Male, R/A SMT, Double Row, XFP, 袋装 | |
| | | | | | | X. | | 材质 MATERIAL | —— | UNIT | mm | | |
| | | | | | | X.X | ±0.10 | 设计 DESING | 苏 珊 | 2023/03/16 | SIZE | | A4 |
| | | | | | | X.XX | ±0.05 | 审核 CHECK | | | SHEET | | 1/1 |
| | | | | | | X.XXX | ±0.02 | 核准 APPROVE | | | PROJ. | | ◆ ⇐ |
| | A0 | 2023/03/16 | NEW | | | Angle | | | | | | | |
| | 版次 REV | 日期 DATE | 变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION | 变更 CHANGE | 核准 APPROVE | X. | ± 2' | 核准 APPROVE | | | | | |
| | | | | | | DIM | TOL | | | | | | |